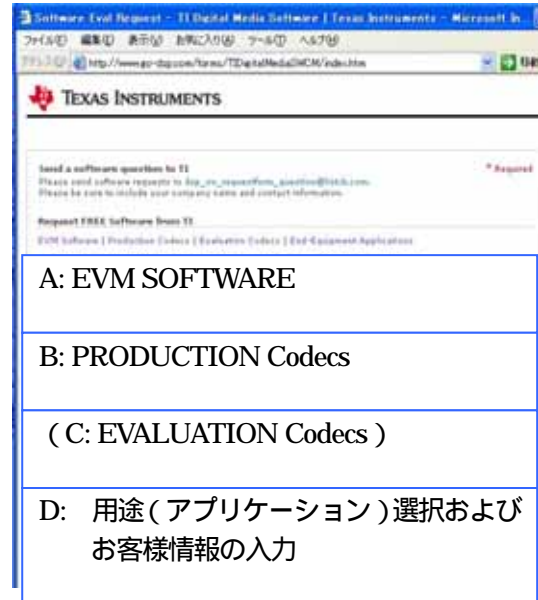


ソフトウェアリクエストフォームについて (2009年3月23日現在)

掲載リンク : <http://www.go-dsp.com/forms/TIDigitalMediaSWCM/index.htm>

1 : リクエストフォーム : 構成

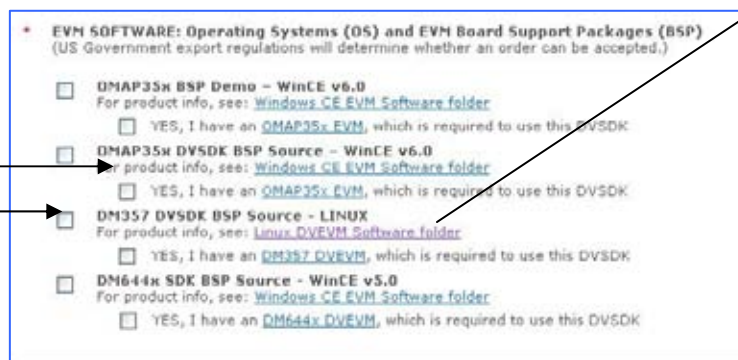
- 米国と共通のフォームを使用
英語表示、英語入力
(*は必須項目)
- 4つの部分で構成
 - A: EVM SOFTWARE:
 - Operating Systems (OS) and EVM Board Support Packages (BSP)
 - B: PRODUCTION Codecs
 - AS-IS (現状有姿) で契約内容に同意いただいた場合に無償で提供するプラットフォーム別コーデック類
 - (C: EVALUATION Codecs)
 - 期間限定の評価版。
日本ではお取り扱いをしていません。
 - D: 用途 (アプリケーション) 選択およびお客様情報の入力



2 : A: EVM SOFTWARE

- DVEVM, EVM などの出荷時に同梱されずに別途ダウンロードで提供を開始した、OS の BSP を含んだ DVSDK 類等をこのフォームからリクエストできます。
ハードウェア (EVM, DVEVM) を持っていることが前提となります。
サブスクリプションなし
2009年3月現在の提供内容 : (項目は予告なく変更になる場合があります)
 - OMAP35x : WinCE6.0 BSP Demo,
WinCE6.0 DVSDK BSP Source
 - DM357 : Linux DVSDK BSP Source (DM355 DVEVM には使用できません)
 - DM6446 : WinCE5.0 SDK BSP Source

チェックは希望のソフトウェアと、EVMの有無の両方に入れてください



DM357DVSDK は、DM357DVEVM 用です。
DM355DVEVM では使用できません

3 : Codec Bundle BASIC – PRODUCTION

- クリックして表示される契約内容に同意する場合にのみ無償で提供、製品に組み込み可のコーデック・バンドルです。

Legal Agreement は必ず一読ください。この内容に同意いただくことで無償提供としています。
無償提供条件：オブジェクトで提供、AS-IS（現状有姿）TI からの技術サポートはありません。

- 不具合が見つかった場合、改善に対し期日のコミット等はできません。
 - 機能追加、変更に対応いたしません（現状有姿）
 - TI の提供する EVM/DVEVM での動作は確認しています。
- 1 年間のサブスクリプションつき
期間内にバージョンのアップデートが合った場合は、E-mail で通知されます。
2 年目以降のサブスクリプションは有償です。
- 2009 年 3 月現在の提供内容：(項目は予告なく変更になる場合があります)
DM644x、DM643x、DM648、DM6467、OMAP35x、DM355S (Audio*)

注：DM355S Audio Codec を自作ボードおよび量産で使用される際は、型番 DM355S のプロセッサをご購入ください。

チェックは希望のソフトウェアと、EVMの有無の両方に入れてください

DM355DVEVM で評価いただくことはできますが、自社ボードおよび量産にはDM355S製品をご使用いただくことが必要です。

DM643x Codec Bundle BASIC – PRODUCTION (H.264 BP [enc / dec](#), MPEG-4 SP [enc / dec](#), MPEG-2 MP [dec](#), JPEG [enc / dec](#), G.711 [enc/dec](#), [NDK](#))

I accept this [Legal Agreement](#).
Price: \$0.00 - One-Time License Fee (normally \$20,000 USD) will be waived.

YES, I have an [DM6437 DV Development Platform](#), which is needed for this software

DM644x Codec Bundle BASIC – PRODUCTION (H.264 BP [enc / dec](#), MPEG-4 SP [enc / dec](#), MPEG-2 MP [dec](#), JPEG [enc / dec](#), G.711 [enc/dec](#), [VICP Lib](#))

I accept this [Legal Agreement](#).
Price: \$0.00 - One-Time License Fee (normally \$20,000 USD) will be waived.

YES, I have an [DM6446 DVEVM](#), which is needed for this software

DM646x Codec Bundle BASIC – PRODUCTION (H.264 BP [enc / dec](#), MPEG-2 MP [dec](#), JPEG [enc / dec](#), G.711 [enc/dec](#), [HDVICP Lib](#))

I accept this [Legal Agreement](#).
Price: \$0.00 - One-Time License Fee (normally \$20,000 USD) will be waived.

YES, I have an [DM6467 DVEVM](#), which is needed for this software

DM648 Codec Bundle BASIC – PRODUCTION (H.264 BP [enc / dec](#), MPEG-2 MP [dec](#), MPEG-4 SP [dec](#), JPEG [enc / dec](#), G.711 [enc/dec](#), [NDK](#))

I accept this [Legal Agreement](#).
Price: \$0.00 - One-Time License Fee (normally \$20,000 USD) will be waived.

YES, I have an [DM648 DV Development Platform](#), which is needed for this software

OMAP35x Codec Bundle BASIC – PRODUCTION (H.264 BP [enc / dec](#), MPEG-2 MP [dec](#), MPEG-4 SP [dec](#), JPEG [enc / dec](#), G.711 [enc/dec](#))

I accept this [Legal Agreement](#).
Price: \$0.00 - One-Time License Fee (normally \$20,000 USD) will be waived.

YES, I have an [OMAP35x EVM](#), which is needed for this software

DM355S Codec Bundle AUDIO – PRODUCTION (MP3 [enc / dec](#), WMA [enc / dec](#), AAC LC [enc / dec](#), AEC)

I accept this [Legal Agreement](#).
Price: \$0.00 - One-Time License Fee (normally \$20,000 USD) will be waived.

YES, I have an [DM355 DVEVM](#), which is needed for this software

ご注意：(EVALUATION Codec について)

日本 TI では、コーデックの評価版のお取り扱い（リクエストの受付・提供）を原則していません。

<評価版とは>

- オブジェクトで提供、現状有姿、TI からの技術サポートなし
- 実行時、動作時間制限またはウォーターマークつき
- 使用期間限定（2 ヶ月）
- DVEVM 上での使用

3) の Production Bundle に含まれないものは、デベロッパー・ネットワーク提供のソフトウェアの使用検討を推奨しています。詳しくは日本 TI の販売特約店・営業宛お問い合わせください。

4 : Application select & Requester Information : アプリケーション選択およびお客様情報

- “ What end-equipment/application are you considering this software for: ”
掲載されているアプリケーション名から、近いものを1つ選択ください。
該当項目がない場合は、Other 欄に記入ください (英語)
- お客様情報入力の注意：
メールアドレス
 - 会社のアドレスをお願いします。個人でのリクエストはこのフォームではお断りしていますCompany Website
 - 会社の TOP ページで OK です。英語のサイトがあれば好ましい。
- *のついた必須項目に正しい情報が入っていないと、リクエストを受付できません

Contact Information	
* First Name	<input type="text"/>
* Last Name	<input type="text"/>
* Email Address	<input type="text"/> <small>Company or university email address required. Personal email addresses will not be fulfilled.</small>
* Confirm Email Address	<input type="text"/>
* Phone Number	<input type="text"/>
* Job Title	-- Please select -- <input type="button" value="v"/>
* Full Company Name	<input type="text"/>
* Company Website	<input type="text"/>

Mailing Address	
* Address:	<input type="text"/> <input type="text"/>
* City:	<input type="text"/>
State or Province	-- Please select -- <input type="button" value="v"/>
* Country	-- Please select -- <input type="button" value="v"/>
* Zip / Postal Code:	<input type="text"/>

5 : 処理手順

- フォームの下の送信(Submit)ボタンを押すと、リクエスト内容の確認のメールが記入いただいたメールアドレス宛に届きます。
- リクエストが受理されると、TI のソフトウェア管理サイト myRegistered Software 登録用の Activation ID がメールで届きます。
(リクエスト後 1 週間程度。myRegistered Software のサイトへのアクセスには myTI へのログインが必要です)
- なかなか届かない場合の要因
 - 登録した E-mail アドレスがおかしい、メーリング・リストを拒否している
 - TI の使用している通知用メールは XXXXXX@list.ti.com となっています。
 - 会社の Web サイト情報がない、住所等が確認できない
 - 日本でのソフトウェアのダウンロードは、“輸出”扱いになるため、手続き上必ず web サイト情報をいれてください。(英語サイトがあればなお可です)
 - ソフトウェアリクエスト時のチェックマークが抜けている
 - 2 箇所のチェックのうち、片方しか入っていない
- myRegistered Software 登録手順は、以下にある日本語ガイドを参照ください
<http://focus.tij.co.jp/jp/dsp/docs/dspcontent.tsp?contentId=41551>
- myRegistered Software 登録時の問題は、日本 TI プロダクト・インフォメーション・センター (PIC) までご連絡ください。
<http://focus.tij.co.jp/jp/general/docs/contact.tsp>

ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社(以下TIJといたします)及びTexas Instruments Incorporated(TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIJといたします)は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかをご確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間に取引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIJは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIJが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメータに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIJは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定される危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIJは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合わせ、機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明もしていません。TIJが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TIJが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンスを与えるとか、保証もしくは承認をすることを意味しません。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づきTIからライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付けられた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加えて複製することは不正で誤認を生じさせる行為です。TIJは、そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIJにより示された数値、特性、条件その他のパラメータと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不正で誤認を生じさせる行為です。TIJは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIJは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション(例えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの)に使用されることを認めておりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用について明確に合意した場合は除きます。たとえTIJがアプリケーションに関連した情報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図されていません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラスチック」製品としてTIJが特別に指定した製品である場合は除きます。TIJが軍需対応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客様は、TIJが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされるということ、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされる全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないことを認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるようには設計されていませんし、また使用されることを意図されていません。但し、TIJがISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使用しても、TIJは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright © 2009, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

1. 静電気

素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。

弊社出荷梱包単位(外装から取り出された内装及び個装)又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で(導電性マットにアースをとったもの等)、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。

マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。

前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

2. 温・湿度環境

温度: 0~40、相対湿度: 40~85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。(但し、結露しないこと。)

直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。

3. 防湿梱包

防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。

4. 機械的衝撃

梱包品(外装、内装、個装)及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。

5. 熱衝撃

はんだ付け時は、最低限260以上の高温状態に、10秒以上さらさないこと。(個別推奨条件がある時はそれに従うこと。)

6. 汚染

はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質(硫黄、塩素等ハロゲン)のある環境で保管・輸送しないこと。はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。(不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。)

以上